

# 学科会聚与创新平台 高新技术高峰论坛



作者：潘云鹤，朱经武主编

出版社：杭州：浙江大学出版社

出版日期：2006.12

总页数：138

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/11989292.html>）查找全本阅读方式

学科会聚与创新平台 高新技术高峰论坛 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/11989292.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/11989292.html>

书名：学科会聚与创新平台 高新技术高峰论坛